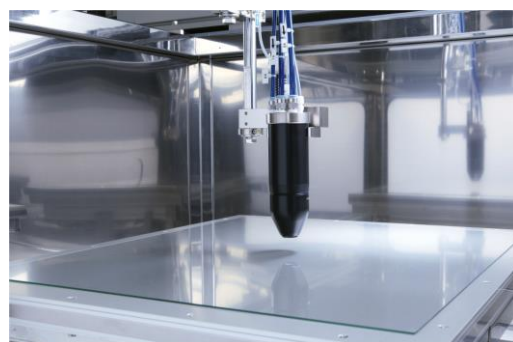


# 形状を選ばない

# スプレーコーティングの力

当社のスプレーコーティングは、形状が複雑な基板にも均一に成膜できる技術です。研究用の少量試作から量産用まで対応可能なため、材料を無駄にせず効率的に成膜します。

ノズルや供給装置を複数揃えており、材料(レジストやスラリー等)と膜厚(10nm~100μm)に合わせた最適なシステムをご提案します。



## コーティング装置の特長

Point

01

### 複雑形状の基板 への均一成膜

独自のスプレー技術と精密スキャン制御により、凹凸、曲面、立面形状にも均一に成膜が可能で、膜ムラの発生を防止します。

Point

02

### 研究用から量産用 装置を提案

用途や規模に合わせた装置選定が可能です。研究段階の条件を量産展開することで、スムーズなスケールアップを実現します。

Point

03

### 高精度・高再現性

塗布条件を数値化し、スプレー条件を管理、制御することで、安定した仕上がりを実現します。



rCoater®

## 研究実験用コーティング装置

研究用から量産前サンプルまで対応可能な装置です。  
コンパクト設計で導入しやすく、少量の材料でも成膜  
できるため、研究開発や試作工程に最適です。

SIZE

対象ワーク ～□100mm / ～□300mm

※「rCoater®」は旭サナック株式会社の登録商標です。



PCSシリーズ

## 量産用コーティング装置

量産ラインを見据えた装置です。用途や基板サイズに  
合わせたカスタマイズにも対応します。研究段階から  
量産までシームレスに移行が可能です。

SIZE

対象ワーク □300mm～ご相談



ウェハコータ

## 全自動スプレーコーティング装置

ウェハカセットをセットするだけで、搬入・スプレー  
塗布・乾燥までをワンストップで可能。省力化と高品  
質を両立した装置で、量産ラインでの安定稼働に最適  
です。

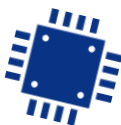
SIZE

対象ワーク 4"～6"ウェハ(8"以上ご相談)

## 用途事例

### <半導体関連>

- ・ TGV(微細孔付きガラス基板)
- ・ パターンウェハ
- ・ MEMSデバイス 等



どんなテーマでも  
お気軽にご相談ください

## 旭サナック株式会社

ニューコンポーネント事業部

本社  
愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地 〒488-0852  
TEL 0561-54-6199 FAX 0561-52-2419

URL : [www.sunac.co.jp](http://www.sunac.co.jp)  
E-mail : [nc01@sunac.co.jp](mailto:nc01@sunac.co.jp)

製品詳細は  
こちらのQRコードから！

